PAT-NO:

JP406275578A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06275578 A

TITLE:

DEVICE AND METHOD FOR CLEANING PLASMA

TREATMENT DEVICE

PUBN-DATE:

September 30, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME-

NABESHIMA TAMOTSU

YOKOTA, KAZUO

TAMAOKI, NORIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP05058726

APPL-DATE:

March 18, 1993

INT-CL (IPC): H01L021/302

ABSTRACT:

PURPOSE: To effectively discharge foreign matters from a

treatment chamber

without receiving any influence from a flow passage and structure nor

attaching

and detaching components.

CONSTITUTION: The title device is provided with a treatment chamber 3, an ultrasonic oscillator 1 which separates foreign matters adhering to the internal surface of the chamber 3 by ultrasonic vibrations, and a vacuum device 6 which discharges the foreign matters 2.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

# (19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-275578

(43)公開日 平成6年(1994)9月30日

(51)Int.CL\*

HOIL 21/302

庁内整理番号 識別記号 N 9277-4M

FΙ

技術表示箇所

(21)出願番号

特願平5-58726

(22)出願日

平成5年(1993)3月18日

(71)出版人 000005821

松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 7 頁)

(72)発明者 鍋島 有

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 横田 和男

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子

工業株式会社内

(72)発明者 玉置 被彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

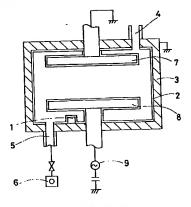
(74)代理人 弁理士 宫井 暎夫

(54)【発明の名称】 プラズマ処理装置の清掃装置および清掃方法

(57)【要約】

【目的】流路や構造に影響されることなくまた部品の着 脱を必要とすることなく処理室内の異物を効果的に排気 できるプラズマ処理装置の清掃装置を提供する。

【構成】処理室3と、この処理室3に設けられて処理室 3の内面に付着した異物2を超音波振動により分離させ る超音波発振装置1と、異物2を排気する真空装置6と を備えている。





### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 処理室と、この処理室に設けられて前記 処理室の内面に付着した異物を超音波振動させて脱離す る超音波発振装置と、異物を排気する排気手段とを備え たプラズマ処理装置の清掃装置。

【請求項2】 異物の排気手段は真空装置であり、処理 室内の真空度を減圧状態に保った状態で、超音波発振装 置を作動可能としたことを特徴とする請求項1記載のブ ラズマ処理装置の清掃装置。

【請求項3】 清掃用ガスを処理室内に常時一定流量供 10 する。 給する清掃用ガス供給手段を有することを特徴とする詩 求項1または請求項2記載のプラズマ装置の清掃装置。 【請求項4】 清掃用ガスは不活性ガスである請求項3 に記載のプラズマ処理装置の清掃装置。

【請求項5】 清掃液導入口および清掃液排出口を有す る処理室と、この処理室に設けられて前記処理室の内面 に付着した異物を超音波振動させる超音波発振装置と、 前記清掃液導入口および清掃液排出口を通して前記処理 室に清掃液を給排する清掃液給排装置とを備えたプラズ

マ処理装置の清掃装置。 【請求項6】 清掃液給排装置は清掃液を処理室に循環

させるとともに、清掃液の異物分離手段を有する請求項 5記載のプラズマ処理装置の清掃装置。

【請求項7】 清掃液は水、エチルアルコールもしくは アセトンまたはこれらの混合液である請求項5または請 求項6記載のプラズマ処理装置の清掃装置。

【請求項8】 処理室にヒータを設けた請求項1ないし 請求項7のいずれか一つに記載のプラズマ処理装置の清 掃装置。

部を有し、前記光源および受光部の間に処理室を配置 し、前記光源の光が前記処理室を透過可能な測定用窓を 前記処理室に設けた請求項1ないし請求項8のいずれか 一つに記載のプラズマ処理装置の清掃装置。

【請求項10】 処理室のプラズマ処理動作を行うと同 時に超音波発振装置を作動させることを特徴とするプラ ズマ処理装置の清掃方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体製造装置のア 40 ラズマ処理装置の中で、主としてドライエッチング装置 等の異物が生じる装置の処理室の内壁を清掃するプラズ マ処理装置の清掃装置および清掃方法に関するものであ る.

#### [0002]

【従来の技術】近年、プラズマ処理装置の内壁の清掃方 法の従来例として、(1)処理室内の給気排気を繰り返 す方法、(2) プラズマ処理装置を分解して清掃するこ と、(3) プラズマ照射を用いる方法等がよく利用され、 ている。図5を参照しながら、まず、前記(1)の処理 50 り、処理室内の真空度を減圧状態に保った状態で、超音

室内の給気排気を繰り返す方法および前記(3)のプラ ズマ照射を用いる方法について説明する。

【0003】図5は従来のプラズマ処理装置の模式図を 示すものである。図5において、2は異物、3は処理 室、4は給気口、5は排気口、6は真空装置、7は陽

極、8は陰極、9は高周波電源である。前記(1)の処 理室内の給気排気を繰り返す方法に関しては、給気口4 からガスを給気し、処理室3の内壁に滞留している異物 2と共に排気口5から排気することにより、清掃を進行

【0004】前記(3)のプラズマ照射を用いる方法に 関しては、給気口4から導入された清掃用ガスは、プラ ズマの影響により活性化されてラジカルとなり、処理室 3の内壁に付着している異物2と反応して、その反応生 成物を排気口5から排気することにより、清掃を進行す 5.

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の ような構成では、以下に示す理由により、異物の影響に 20 よって、半導体製造における歩留りが低下するという間 題点を有していた。まず、前記(1)の処理室内の給気 排気を繰り返す方法においては、ガスの流路による影響 が大きく、ガスの流路にないいわゆるガス溜り部に存在 する異物を排気することが不可能であるため、処理室内 に累積して異物が増加する。

【0006】次に、前記(2)のプラズマ処理装置を分 解して清掃する方法においては、危険ガス等の使用によ り処理室を大気解放することが困難なプラズマ処理装置 の場合には適用不可能であり、また複雑な構造を有する 【請求項9】 光源およびこの光源の光を受光する受光 30 あるいは構成部品の着脱が困難なアラズマ処理装置の場 合は処理室内を十分に清掃できないため清掃直後の異物 数が急増する。

> 【0007】さらに、前記(3)のプラズマ照射を用い る方法においては、清掃の終了点が正確に分からないの で、プラズマの過照射により処理室の内壁材料が損傷 し、また清掃不足により異物が増加する。したがって、 この発明の目的は、上記問題点に鑑み、流路や構造に影 響されることなくまた部品の着脱を必要とすることなく 処理室内の異物を効果的に排除でき、また処理室を大気 に解放するのを防止でき、さらに清掃の終了点を明確に することができるアラズマ処理装置の清掃装置および清 掃方法を提供するものである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】請求項1のアラズマ処理 装置の清掃装置は、処理室と、この処理室に設けられて 処理室の内面に付着した異物を超音波振動させて脱離す る超音波発振装置と、異物を排気する排気手段とを備え たものである。 請求項2のアラズマ処理装置の清掃装置 は、請求項1において、異物の排気手段は真空装置であ

波発振装置を作動可能としたことを特徴とするものであ る.

【0009】請求項3のプラズマ処理装置の清掃装置 は、請求項1または請求項2において、清掃用ガスを処 理室内に常時一定流量供給する清掃用ガス供給手段を有 することを特徴とするものである。 請求項4のプラズマ 処理装置の清掃装置は、請求項3において、清掃用ガス を不活性ガスとしたものである。

【0010】請求項5のプラズマ処理装置の清掃装置 は、清掃液導入口および清掃液排出口を有する処理室 と、この処理室に設けられて処理室の内面に付着した異 物を超音波振動させる超音波発振装置と、清掃液導入口 および清掃液排出口を通して処理室に清掃液を給排する 清掃液給排装置とを備えたものである。請求項6のアラ ズマ処理装置の清掃装置は、請求項5において、清掃液 給排装置は清掃液を処理室に循環させるとともに、清掃 液の異物分離手段を有するものである。

【0011】請求項7のプラズマ処理装置の清掃装置 は、請求項5または請求項6において、清掃液を水、エ チルアルコールもしくはアセトンまたはこれらの混合液 20 としたものである。請求項8のプラズマ処理装置の清掃 装置は、請求項1ないし請求項7のいずわか一つにおい て、処理室にヒータを設けたものである。

【0012】請求項9のプラズマ処理装置の清掃装置 は、請求項1ないし請求項8のいずれか一つにおいて、 光源およびこの光源の光を受光する受光部を有し、光源 および受光部の間に処理室を配置し、光源の光が処理室 を透過可能な測定用窓を処理室に設けたものである。請 求項10のプラズマ処理装置の清掃方法は、処理室のプ ラズマ処理動作を行うと同時に超音波発振装置を作動さ 30 せることを特徴とするものである。

[0013]

【作用】請求項1のアラズマ処理装置の清掃装置によれ ば、超音波発振装置を作動すると、処理室の内面に付着 した異物が超音波振動によって内面から脱離し、排気手 段により処理室外に排気される。このため、従来のよう に処理室内のガスの流路や、処理室内の構造に影響され ることなく、また内部部品の着脱を必要とすることなく 処理室内の異物を効果的に排気することができる。

【0014】請求項2のプラズマ処理装置の清掃装置に 40 項1と同作用がある。 よれば、請求項1において、異物の排気手段は真空装置 であり、処理室内の真空度を減圧状態に保った状態で、 超音波発振装置を作動可能としたため、請求項1の作用 のほか、処理室の内壁に付着したポリマや反応生成物が 異物に成長する段階で剥離し、ウエハへのパーティクル 付着を低減させる。また剥離した異物が処理室の内壁に 付着しても、超音波振動により脱離するので長時間処理 室内に異物を滞留させない。

【0015】請求項3のプラズマ処理装置の清掃装置に よれば、請求項1または請求項2において、清掃用ガス 50 の処理室3に設けられて処理室3の内面に付着した異物

を処理室内に常時一定流量供給する清掃用ガス供給手段 を有するため、請求項1の作用のほか、異物の完全な排 気が可能になる。請求項4のアラズマ処理装置の清掃装 置によれば、請求項3において、清掃用のガスは不活性 ガスとしたため、請求項3と同作用がある。

【0016】請求項5のプラズマ処理装置の清掃装置に よれば、請求項1の作用を有するほか、清掃液を満たし た処理室を超音波振動させて異物を脱離し清掃液を排出 することにより、従来のように処理室内を大気に解放す ることなく異物を処理室外に排除することができる。請 求項6のプラズマ処理装置の清掃装置によれば、請求項 5において、清掃液給排装置は清掃液を処理室に循環さ せるとともに、清掃液の異物分離手段を有するため、請 求項5の作用のほか、異物を効率よく排除することがで きるとともに、清掃液が節約できる。

【0017】請求項7のプラズマ処理装置の清掃装置に よれば、請求項5または請求項6において、清掃液を 水、エチルアルコールもしくはアセトンまたはこれらの 混合液としたため、請求項5または請求項6と同作用が ある。請求項8のプラズマ処理装置の清掃装置によれ ば、請求項1ないし請求項7のいずれか一つにおいて、 処理室にヒータを設けたため、諸請求項の作用を有する ほか、処理室のプラズマ処理動作中に異物が処理室の内 壁に付着しにくくなり、また清掃液で清掃する場合に残 留した清掃液を気化することができるので残留した清掃 液を短時間で排除できる。

【0018】請求項9のプラズマ処理装置の清掃装置に よれば、請求項1ないし請求項8のいずれか一つにおい て、光源およびこの光源の光を受光する受光部を有し、 光源および受光部の間に処理室を配置し、光源の光が処 理室を透過可能な測定用窓を処理室に設けたため、諸請 求項の作用を有するほか、清掃が進むにつれて測定窓の 内面に付着した異物が排除されていくので、受光部で受 光する光の強度が大きくなっていき、その強度が最大に なった点で清掃が完了したことを検知することができ、 清掃の終了点を明確にすることができる。

【0019】請求項10のプラズマ処理装置の清掃方法 によれば、処理室のアラズマ処理動作を行うと同時に超 音波発振装置を作動させることを特徴とするため、請求

[0020]

【実施例】この発明の第1の実施例のプラズマ処理装置 の清掃装置について、図1を参照しながら説明する。図 1は第1の実施例における清掃装置を有するアラズマ処 理装置の模式図を示すものである。図1において、1は 超音波発振装置、2は異物、3は処理室、4は給気口、 5は排気口、6は真空装置、7は陽極、8は陰極、9は 高周波電源である。

【0021】そして、この清掃装置は、処理室3と、こ

2を超音波振動させて脱離する超音波発振装置1と、異 物2を排気する排気手段である真空装置6とを備えてい る。つぎに図1を用いてその動作を説明する。まず、清 掃用ガスとしてN2 ガスを清掃用ガス供給手段 (図示せ ず)より給気口4を通して100sccm導入し、処理 室3内の圧力が100mTorrに保つように真空装置 6を調整する。次に、超音波発振装置1を作動させ、処 理室3の内壁に付着している異物2を剥離させる。 最後 に、剥離した異物2を排気口5より排気し、処理室3の 内壁の清掃が終了する。

【0022】この実施例によれば、超音波発振装置1を 作動すると、処理室3の内面に付着した異物2が超音波 振動によって内面から脱離し、排気手段である真空装置 6により処理室3外に排気される。このため、従来のよ うに処理室3内のガスの流路や、処理室3内の構造に影 響されることなく、また内部部品の着脱を必要とするこ となく処理室3内の異物2を効果的に排気することがで きる.

【0023】また異物の排気手段の真空装置6を用い て、処理室3内の真空度を減圧状態に保った状態で、超 20 音波発振装置1を作動させるため、処理室3の内壁に付 着したポリマや反応生成物が異物2に成長する段階で利 離し、ウエハへのパーティクル付着を低減させる。また 剥離した異物2が処理室3の内壁に付着しても、超音波 振動により脱離するので長時間処理室3内に異物を滞留 させない。

【0024】さらに清掃用ガスを処理室3内に常時一定 流量供給する清掃用ガス供給手段を有するため、異物の 完全な排気が可能になる。また、清掃用ガスとしてN2 ガスを用いたが、これは他の不活性ガスでも良い。また 30 処理室3の周囲にヒータ (図示せず)を設置することに より、半導体製造処理中に異物2が処理室3の内壁に付 着し難くなる。

【0025】この発明の第2の実施例について図2を参 照しながら説明する。図2は第2の実施例を示すプラズ マ処理装置の模式図を示すものである。図2において、 図1と異なるのは処理室3の壁に清掃液導入口10、清 掃液排出口11、導入口シャッター12、排出口シャッ ター13、給気口シャッター14、排気口シャッター1 5を設けた点であり、その他は第1の実施例と同様であ 40 る.

【0026】この実施例の清掃装置は、清掃液導入口1 0および清掃液排出口11を有する処理室3と、この処 理室3に設けられて処理室3の内面に付着した異物2を 超音波振動させる超音波発振装置1と、清掃液導入口1 0および清掃液排出口11を通して処理室3に清掃液を 給排する清掃液給排装置(図示せず)とを備えている。 【0027】清掃液は水、エチルアルコールもしくはア セトンまたはこれらの混合液を用いている。この清掃装 掃を行っていないときは、プラズマ処理動作のため給気 ロシャッター14および排気ロシャッター15はいずれ も開いた状態であり、真空装置6は作動している。ま た、導入口シャッター12および排出口シャッター13 はいずれも閉じた状態で、超音波発振装置1は停止して いる.

【0028】処理室3の清掃を行うときは、まず、真空 装置6を停止させ、給気口シャッター14および排気口 シャッター15をいずれも閉じる。 導入口シャッター1 10 2を開け、清掃液導入口10より清掃液を導入し処理室 3内を清掃液で満たす。次に、導入口シャッター12を 閉じ、超音波発振装置1を作動させ、アラズマ処理装置 3の内壁に付着している異物2を剥離させる。次いで、 超音波発振装置1を停止し、排出口シャッター13を開 け、剥離した異物2と共に清掃液を清掃液排出口11よ り排出する。最後に、排出口シャッター13を閉じ、処 理室3の内壁の清掃が終了する。

【0029】なお、第2の実施例において、導入口シャ ッター12、排出口シャッター13、給気口シャッター 14および排気口シャッター15はいずれも、処理室3 の外部に清掃液が漏れないように完全に遮断する仕様で あればよいことはいうまでもない。この第2の実施例に よれば、従来のように処理室3内を大気に解放すること なく異物2を処理室3外に排除することができるほか、 第1の実施例と同様の作用効果がある。 また第2の実 施例において、清掃液給排装置を清掃液が処理室3に循 環するように構成するとともに、清掃液の異物分離フィ ルタなどの異物分離手段 (図示せず)を設けると、循環 用ポンプの圧力の設定により異物を効率よく排除するこ とができるとともに、清掃液が節約できる。

【0030】さらに処理室3にヒータ(図示せず)を設 けると、処理室3のプラズマ処理動作中に異物2が処理 室3の内壁に付着しにくくなり、また清掃液で清掃する 場合に残留した清掃液を気化することができるので残留 した清掃液を短時間で排除できる。この発明の第3の実 施例について図3を参照しながら説明する。 すなわち、 図3は第3の実施例を示すプラズマ処理装置の模式図を 示すものである。

【0031】図3において、16は光源、17はレーザ 光線、18は第1の測定窓、19は第2の測定窓、20 は受光部、21は記録装置であり、その他の構成は第1 の実施例と同様である。この清掃装置は、第1の実施例 において、光源16およびこの光源16を受光する受光 部20を有し、光源16および受光部20の間に処理室 3を配置し、光源16の光が処理室3を透過する測定用 窓18, 19を処理室3に設けている。受光部20は光 の強度を電気信号に変換し、記録装置21に記録する。 【0032】第3の実施例の動作を説明する。光源16 より照射されたレーザ光線17が、処理室3の一端に設 置の動作について説明する。通常、処理室3の内壁の清 50 けられた第1の測定窓18を透過し、第1の測定窓18・ と対向する位置に設けられた第2の確定窓19を透過して受光器20に到達し、受光器20に到達するレーザ光線17の強度を記録装置21に記録している。図4は、清掃用ガスのプラズマの放電時間すなわち清掃時間に対する受光部20で受光するレーザ光線の強度との相関図を示すものであって、清掃前の状態は、第1の測定窓18および第2の測定窓19の内壁に異物2が付着しているので、受光部20に到達するレーザ光線は異物2に吸収されてその強度が小さいが、清掃が進行するにつれて異物2の限厚が誇くなっていくため、受光部20に到達10するレーザ光線の強度が大きくなっていく。したがってその強度の最大値を受光部20で検出することによって、清掃の終了点とすることができる。

【0033】このように第3の実施例によれば、清掃が進むにつれて測定窓18,19の内面に付着した異物2が排除されていくので、受光部20で受光する光の強度が大きくなっていさ、その強度が最大になった点で清掃が完了したことを検知することができ、清掃の終了点を明確にすることができる。な光源16はレーザ光を用いたが、これに限らず測定窓18,19に付着した異20物2の膜厚を光の強度により測定できる構成になっていればよい。また第3の実施例は第10実施例に適用したが、第2の実施例に適用してもよい。

【0034】この発明の第4の実施例のプラズマ処理装置の消掃方法は、半導体製造処理中すなわち、プラズマ処理動作を行うと同時に超音波発振装置を作動させるものであり、第1の実施例と同様な作用効果が得られる。 【0035】

【発明の効果】請求項1のアラズマ処理装置の消掃装置によれば、超音波発振装置を作動すると、処理室の内面 30に付着した異物が超音波振動によって内面から脱離し、排気手段により処理室外に排気されるので、従来のように処理室内のガスの流路や、処理室内の構造に影響されることなく、また内部部品の着脱を必要とすることなく処理室内の異物を効果的に排気することができるという効果がある。

[0036]請求項2のプラズマ処理装置の清掃装置によれば、請求項1において、異物の排気手段は真空装置であり、処理室内の真空度を減圧状態に保った状態で、超音波発振装置を作動させるため、請求項1の効果のほか、処理室の内壁に付着したポリマや反応生成物が異物に成長する段階で剥離し、フェンへのパーティクル付着を低減させる。また剥離した異物が処理室の内壁に付着しても、超音波振動により散離するので長時間処理室内に異物を滞留させない。

【0037】請求項3のプラズマ処理装置の清掃装置に よれば、請求項1または請求項2において、清掃用ガス を処理室内に常時一定流量供給する清掃用ガス供給手段 を有するため、請求項1の効果のほか、異物の完全な排 気が可能になる。請求項4のプラズマ処理装置の消掃装 50 2

8 置によれば、請求項3において、清掃用のガスは不活性 ガスとしたため、請求項3と同効果がある。

【0038】請求項5のプラズマ処理装置の清掃装置によれば、請求項1の効果を有するほか、清掃液を満たした処理室を超音波振動させて異物を脱離し清掃液を排出することにより、従来のように処理室内を大気に解放することなく異物を処理室外に排除することができる。請求項6のプラズマ処理装置の清掃装置によれば、請求項5において、清掃液給排装置は清掃液を処理室に循環するとともに、清掃液の異物分離手段を有するため、請求項5の効果のほか、異物を効率よく排除することができるとともに、清掃液が節約できる。

【0039】請求項7のプラズマ処理装置の清掃装置によれば、請求項5または請求項6において、清掃液を水、エチルアルコールもしくはアセトンまたはこれらの混合液としたため、請求項5または請求項6と同効果がある。請求項8のプラズマ処理装置の清掃装置によれば、請求項1ないし請求項7のいずれか一つにおいて、処理室にヒータを設けたため、諸請求項の効果を有するほか、処理室のプラズマ処理動作中に異物が処理室の内壁に付着しにくくなり、また清掃液で清掃する場合に残留した清掃液を気化することができるので残留した清掃液を気にすることができるので残留した清掃液を気に関いないまた。

【0040】請求項9のアラズマ処理装置の清掃装置によれば、請求項1ないし請求項8のいずれか一つにおいて、光源および受光器の間に処理室を配置し、光源の光が処理室を透過可能な測定用窓を処理室に設けたため、諸請求項の効果を有するほか、清掃が進むにつれて測定窓の内面に付着した異物が排除されていくので、受光部で受光する光の強度が大きくなっていき、その強度が最大になった点で清掃が完了したことを検知することができ、清掃の終了点を明確にすることができる。

[0041]請求項10のアラズマ処理装置の消傷方法 によれば、処理室のアラズマ処理動作を行うと同時に超 音波発展装置を作動させることを特徴とするため、請求 項1と同効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施例の清掃装置を有するア ラズマ処理装置の模式図である。

【図2】この発明の第2の実施例の清掃装置を有するプラズマ処理装置の模式図である。

【図3】この発明の第3の実施例の清掃装置を有するプラズマ処理装置の模式図である。

【図4】第3の実施例における清掃時間とレーザ光の強度との相関図である。

【図5】従来のプラズマ処理装置の模式図である。 【符号の説明】

- 1 超音波発振装置
- 0 2 異物

3

処理室

## 排気手段である真空装置

